

Versilbertes Kupfer, plattiert (Cu/Ag)

Seit mehr als 35 Jahren produzieren wir silberplattiertes Kupfer.

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung hat Schlenk ein hohes Maß an Know-how in der Nutzung und Anwendung von versilbertem Kupfer.

Typischer Materialaufbau:

Kupferkern: Cu-ETP (E-Cu58)
 Cu-HCP (SE-Cu58)
 Cu-OF

Silberauflage: Ag99.99

Silberschicht: Standard: 3% der Gesamtdicke ein- oder beidseitig versilbert

Banddicke: 0,035 mm – 300 mm

Breite: 0,6 mm - 300 mm

Wir fertigen versilbertes Kupfer als Rollenware im Ring.

Die meisten Abmessungen sind auch als Format, vom Ring abgeteilt, ungerichtet, erhältlich. Schmal geschnittene Abmessungen, hauptsächlich im Breitenbereich unter 8 mm, sind vorwiegend auf travers gewickelten Spulen (Kreuzwickelspulen) oder, begrenzt, auf Spezialkern mit Seitenscheiben erhältlich.

Losgrößen

Wir liefern, schnell und flexibel, von Kleinlosen für Forschung und Entwicklung bis hin zu Großlosen.

Anwendungen:

Solar; Automotive; Elektronik, Medizintechnik, dekorative Zwecke